



[连接器](#) > [PCB 连接器](#) > [内存卡连接器](#) > [智能卡连接器](#)



智能卡连接器产品类型: **读卡器组件**

中心线 (间距) : 2.54 mm, 3.81 mm [.1 in, .15 in]

端子额定电流 (最大值) : .05 A

连接器安装类型: **板安装**

工作温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

产品特性

产品类型特性

兼容卡	智能卡
连接器和端子端接到	印刷电路板
智能卡连接器产品类型	读卡器组件

接触件特性

端子额定电流 (最大值)	.05 A
--------------	-------

端接特性

PCB 端接方法	表面贴装
----------	------

机械附件

连接器安装类型	板安装
---------	-----

壳体特性

中心线 (间距)	2.54 mm, 3.81 mm [.1 in][.15 in]
----------	----------------------------------

尺寸

接受卡厚度	.76 mm [.03 in]
-------	-----------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 85 °C [-40 – 185 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2024年1月（240） SVHC候选清单的声明更新至: 2023年1月（233） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

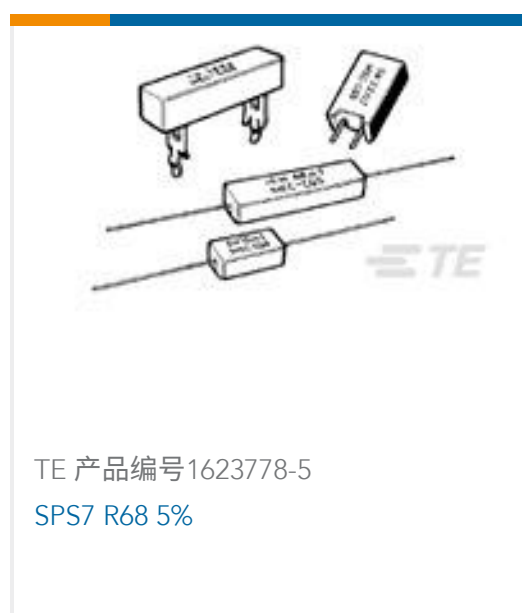
产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



客户还购买了





文档

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5953438-1_D.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5953438-1_D.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_5953438-1_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

SMART CARD READER SINGLE THICKNESS THRU HOLE

英文版本

产品规格

英文版本

产品规格

英文版本